## Взаимосвязь спиновых структурных дефектов и проводимости в пленках гидрированного нанокристаллического кремния с добавками углерода

© О.И. Шевалеевский<sup>¶</sup>, А.А. Цветков, Л.Л. Ларина, S.Y. Myong\*, K.S. Lim\*

Институт биохимической физики Российской академии наук, 119991 Москва, Россия

\* Korea Advanced Institute of Science and Technology,

Daejeon 305-701, South Korea

(Получена 30 октября 2003 г. Принята к печати 4 ноября 2003 г.)

Исследовано поведение парамагнитных дефектов и темновой проводимости в гетерогенных образцах гидрированного нанокристаллического кремния с добавками углерода (*nc*-SiC:H), полученных методом фотостимулированной газовой эпитаксии (photo-CVD). Показано, что при увеличении содержания углерода в *nc*-SiC:H происходит фазовый переход структуры от нанокристаллической к аморфной, что приводит к уменьшению концентрации спиновых дефектов и значительному понижению величины темновой проводимости.

Тонкие пленки нанокристаллического гидрированного кремния с добавками углерода, nc-SiC:H, являются перспективными для использования в солнечных элементах в качестве широкозонного оптического окна [1] и буферного слоя [2]. По сравнению с микрокристаллическим кремнием ( $\mu c$ -Si:H) [3] образцы nc-SiC:H с малыми добавками углерода обладают более широкой зоной оптического пропускания. Структура nc-SiC:H, содержание углерода, соотношение аморфной и кристаллической фаз, а также размеры кристаллитов задаются условиями роста пленок, что позволяет целенаправленно управлять такими параметрами, как область оптического пропускания и электропроводность [4].

В аморфном кремнии (a-Si:H) приборного качества высокая электропроводность ( $\sim 10^{-3} \, \mathrm{Om}^{-1} \mathrm{cm}^{-1}$ ) ассоциируется обычно с низкой плотностью парамагнитных дефектов  $N_S \approx 10^{16} \,\mathrm{cm}^{-3}$ , обусловленных нескомпенсированными спинами оборванных связей атомов кремния (DB) [5]. В *a*-Si:H и *a*-SiC:H с ростом  $N_S$ до  $\sim 10^{18}\,{\rm cm}^{-3}$  электропроводность падает на 3-4 порядка [6], однако в гетерогенных образцах, содержащих аморфную и нанокристаллическую фракции, взаимосвязь между концентрацией DB и проводимостью имеет другой характер. Так в пленках µc-Si:H, полученных плазмохимическим осаждением (PECVD), увеличение электропроводности происходит параллельно с ростом концентрации DB дефектов [7]. По сравнению с µc-Si: Н образцы nc-SiC: Н представляют более сложный объект, где влияние малых добавок углерода изучено недостаточно. Отсутствуют также и данные о поведении спин-содержащих дефектов. В данной работе проведены структурные исследования образцов nc-SiC:H, приготовленных методом фотостимулированной газовой эпитаксии (photo-CVD), и изучено влияние спиновых дефектов на процессы электронного транспорта.

Пленки *nc*-SiC: Н толщиной ~ 150 нм осаждались на стеклянные подложки путем диссоциации моносилана SiH<sub>4</sub>, водорода H<sub>2</sub> и этилена C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> под действием мощного ультрафиолетового облучения. Метод photo-CVD подробно описан нами в работах [8,9]. Плотность спиновых дефектов ( $N_S$ ) определялась на основе анализа спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Вычисление абсолютных значений величин  $N_S$  и *g*-фактора проводилось сравнением сигналов от образца и эталонов с известными параметрами. Темновая электропроводность ( $\sigma_D$ ) была измерена в области температур 300–420 К.

Наличие углеродсодержащей аморфной фазы в пленках *nc*-SiC: Н было подтверждено нами ранее с использованием метода инфракрасной фурье-спектроскопии [9], а концентрация углерода была оценена методом оже-спектроскопии [10]. В данной работе удельное содержание углерода (x) оценивалось по методу, предложенному в [11], который основан на анализе соотношения потоков участвующих в реакции газов.

Структура образцов исследовалась методом рамановской спектроскопии, а анализ спектров проводился разложением экспериментальной кривой на гауссовы компоненты, соответствующие структурным фазам: кристаллического кремния, *c*-Si ( $\sim$  520 см<sup>-1</sup>), *a*-SiC:H с малым содержанием углерода (~ 480 см<sup>-1</sup>) и промежуточной фазе в области границ микрокристаллов ( $\sim 506 \, {\rm cm}^{-1}$ ). Измерения в интервале 750-950 см<sup>-1</sup> не показали наличия сигнала от структуры кристаллического карбида кремния *c*-SiC, и можно предположить, что весь углерод локализован в области аморфной фазы. Размер кристаллитов, оцененный из данных рентгеновской дифракции по формуле Шеррера, составил ~ 12 нм. На рис. 1 представлен пример разложения спектра рамановского рассеяния образца nc-SiC: Н с содержанием углерода  $x = 11 \, \text{ат}\%$ . Удельное содержание нанокристаллической фракции (Х<sub>С</sub>) вычислялось из соотношения интенсивностей гауссовых пиков, полученных при разложении

E-mail: O\_Chevale@Yahoo.com Fax: (095)2420253

экспериментальной кривой рамановского рассеяния:

$$X_C = \frac{I_{520} + I_{506}}{I_{520} + I_{506} + I_{480}}.$$
 (1)

Вставка на рис. 1 демонстрирует изменение величины  $X_C$  в зависимости от содержания углерода (x). При  $[C_2H_4]/[SiH_4] = 0.07$  были получены образцы с низким содержанием углерода ( $x = 6 \, \text{ат}\%$ ) и максимальной кристалличностью ( $X_C \approx 86\%$ ). С увеличением содержания углерода наблюдался структурный фазовый переход и формирование в образце преимущественно аморфной фазы.

На рис. 2 приведена последовательность спектров ЭПР, полученных для образцов *nc*-SiC: H по мере увеличения содержания углерода от 6 до 11 ат%. Во всех образцах наблюдались асимметричные линии ЭПР с размером полуширины ( $\Delta H_{pp}$ ) около 20–30 Гс и величиной

8(

%



образца nc-SiC: H для  $X_C = 48\%$  (1), разложенный по гауссовым компонентам с максимумами в области  $\sim 480~(2),$  $\sim 506$  (3) и  $\sim 520 \,\mathrm{cm}^{-1}$  (4). На вставке — зависимость  $X_C$ от удельного содержания углерода (x).



Рис. 2. Вид спектров ЭПР поглощения в образцах nc-SiC: Н с различным содержанием кристаллической фазы X<sub>C</sub>, %: 1 - 86, 2 - 64, 3 - 60, 4 - 48.



Рис. 3. Зависимости изменения плотности парамагнитных дефектов  $N_S$  (1) и величины темновой проводимости  $\sigma_D$  (2) в образцах nc-SiC: Н от содержания в них кристаллической фракции Хс.

g-фактора 2.0065 ( $\pm 0.0005$ ). Вычисленные на основании ЭПР данных величины N<sub>S</sub> представлены на рис. 3 в зависимости от содержания X<sub>C</sub>. В образце с высокой кристалличностью (X<sub>C</sub> = 86%) плотность DB составила  $N_S \approx 2 \cdot 10^{19} \, {
m cm^{-3}}$ , а при доминировании аморфной фазы  $(X_C \approx 48\%) N_S$  оказалось на порядок меньше.

В процессе получения пленок методом photo-CVD увеличение содержания углерода препятствовало формированию кристаллической фазы, что заметно уменьшало концентрацию DB-дефектов. Подобное поведение N<sub>S</sub> указывает на то, что наблюдаемые дефекты связаны с нанокристаллами и локализованы, судя по всему, на их поверхности. Мы провели расчет поверхностной плотности дефектов на кристаллитах (N<sub>SO</sub>) и получили значение  $N_{SQ} \approx 2 \cdot 10^{13} \, {\rm cm}^{-2}$ . По порядку величины это согласуется с плотностью поверхностных дефектов, измеренной для гомогенных образцов a-Si: Н и *a*-SiC: H в работе [12], где изменение величины  $N_{SO}$ происходило в пределах  $10^{12} - 10^{13}$  см<sup>-2</sup>.

Обнаруженная взаимосвязь между N<sub>S</sub> и содержанием кристаллической компоненты коррелирует с аналогичным поведением электропроводности. На рис. 3 в дополнение к характеристике величины N<sub>S</sub> представлена кривая зависимости  $\sigma_D$  (при  $T = 300 \, \text{K}$ ) от кристалличности образца. Максимальная проводимость,  $\sigma_D = 3.4 \cdot 10^{-6} \, \mathrm{Om}^{-1} \mathrm{cm}^{-1}$ , отмечена на пленке с наибольшей кристалличностью, тогда как с увеличением доли аморфной фазы проводимость падает до  $\sigma_D = 3.2 \cdot 10^{-8} \, \mathrm{Om}^{-1} \mathrm{cm}^{-1}$ . Измерения температурной зависимости  $\sigma_D$  и анализ аррениусовских кривых показали, что механизм проводимости образцов в области температур 300-420 К носит активационный характер. При этом в пленке с высокой Х<sub>С</sub> отмечено низкое значение энергии активации ( $E_a = 0.37$  эВ), величина которой монотонно возрастает по мере увеличения доли аморфной фазы до  $E_a = 0.55$  эВ. Можно предположить, что в nc-SiC: Н процессы проводимости определяются доминирующим вкладом в перенос носителей состояний на поверхности нанокристаллической фазы и на границах раздела микрокристаллов, как это было показано для близких по составу гетерогенных пленок µc-SiC: H [13].

В заключение остановимся на особенностях поведения DB-дефектов в nc-SiC: Н. Зависимость плотности спиновых состояний от содержания кристаллической компоненты имеет, на наш взгляд, сложную природу, и наблюдаемый эффект является суперпозицией двух конкурирующих процессов. Рост содержания углерода в образце провоцирует уменьшение в нем доли кристаллической фазы. При этом происходит формирование дополнительных углеродных DB-дефектов [14] и наблюдаемая величина N<sub>S</sub> должна содержать вклады от двух различных составляющих. Косвенным подтверждением наличия сигналов от разных DB является асимметричная широкая линия ЭПР. Однако понижение концентрации кремниевых DB-дефектов, вызванное уменьшением  $X_C$ , происходит быстрее, чем одновременный рост числа углеродных дефектов. В результате с уменьшением ХС значение N<sub>S</sub> изменяется на один порядок величины. Интересно, что в µс-Si:H, где дефекты обусловлены только кремниевыми DB, подобный структурный переход приводит к изменению  $N_S$  более чем на 2 порядка [7].

Таким образом, в настоящей работе методом ЭПР впервые исследованы спиновые дефекты в тонких пленках *nc*-SiC: Н с малыми добавками углерода, выращенных методом photo-CVD, и обнаружена взаимосвязь между степенью кристалличности образцов, концентрацией *DB*-дефектов и величиной электропроводности.

## Список литературы

- B. Goldstein, C.R. Dickson, Appl. Phys. Leet., 53, 2672 (1988).
- [2] S.Y. Myong, S.S. Kim, O. Shevaleevskii, K.H. Jun, M. Konogai, K.S. Lim. Proc. 29th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (New Orleans, USA, 2002) p. 1226.
- [3] А.Г. Казанский, П.А. Форш, К.Ю. Хабаров, М.В. Чукиев. ФТП, 37, 1100 (2003).
- [4] S. Ghosh, A. Dasgupta, S. Ray. J. Appl. Phys., 78, 3200 (1995).
- [5] J.K. Rath. Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 76, 431 (2003).
- [6] R. Schropp. Thin Sol. Films, 403–404, 17 (2002).
- [7] A.L. Baia Neto, A. Lambertz, R. Carius, F. Finger. Phys. St. Sol., 186, R4 (2001).
- [8] J.W. Lee, K.S. Lim. J. Appl. Phys., 81, 2432 (1997).
- [9] S.Y. Myong, H.K. Lee, E. Yoon, K.S. Lim. J. Non-Cryst. Sol., 298, 131 (2002).
- [10] S.Y. Myong, H.K. Lee, E. Yoon, K.S. Lim. Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 557, 603 (1999).
- [11] D. Kuhmann, S. Grammatica, F. Jansen. Thin Sol. Films, 177, 253 (1989).
- [12] U.K. Das, T. Yasuda, S. Yamasaki. Phys. Rev. B, 63, 245 204 (2001).
- [13] А.Г. Казанский, Х. Мелл, Е.И. Теруков, П.А. Форш. ФТП, 34, 373 (2000).
- [14] F. Giorgis, C.F. Pirri, E. Tresso, V. Rigato, S. Zandolin, P. Rava. Physica B, 229, 233 (1997).

Редактор Л.В. Беляков

## Физика и техника полупроводников, 2004, том 38, вып. 5

## Spin-containing defects and conductivity in hydrogenated nanocrystalline silicon carbon doped films

O.I. Shevaleevskii, A.A. Tsvetkov, L.L. Larina, S.Y. Myong\*, K.S. Lim\*

Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, 119991 Moscow, Russia \* Korea Advanced Institute of Sciences and Technology, Daejeon 305-701, South Korea

**Abstract** Spin defects and the dark conductivity behavior have been studied in hydrogenated nanocrystalline silicon carbon doped films (nc-SiC:H) prepared by using the photo-chemical vapor deposition (photo-CVD) technique. It has been found that the increase in carbon content in nc-SiC:H gives rise to the phase transition from the crystalline structure to the amorphous one. As the crystalline fraction decreased, the concentration of spin defects and the dark conductivity decreased too.